



Sony 與台積公司同意成立合資公司支援下一世代影像感測器

發佈單位：索尼半導體解決方案公司、台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2026年8月11日

索尼半導體解決方案公司（Sony）與台灣積體電路製造股份有限公司今（11）日宣布雙方簽署具法律效力之最終合作協議，於日本熊本縣合志市成立合資公司 Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corporation。此合資公司將採用先進製程技術，作為量產智慧型手機影像感測器所需之研發及製造的核心樞紐，並預計於 2029 年開始量產。

此合資公司將由 Sony 作為單一控制股東，並計畫以索尼集團（Sony Group）公司之合併子公司營運。此合資公司之代表董事將由 Sony 指派。

依據最終協議，Sony 計畫透過現金投入及公司分割之資產轉移^註方式，挹注合資公司共約 4,650 億日圓；台積公司則計畫投資現金約 2,820 億日圓。這些資金的投入將基於市場需求及其他相關業務條件分階段進行。除了 Sony 與台積公司所投入的資金，有關實現此合資公司產能規畫所需要的投資，其考量前提是必須能夠獲得來自日本政府的支持。

在此策略合作夥伴關係下，Sony 將在核心影像感測器技術的研發、產品規劃與設計中擔任領導角色，而此合資公司計畫利用台積公司的先進製程技術與製造專業來推動量產所需的生產研發與製造。透過此次合作，雙方將加速推動受客戶需求驅動的影像感測器產品進入市場，同時促進技術創新與強化製造能力。

此合資公司的設立與交易完成條件皆須取得必要的主管機關核准，並遵循交易常規。

有關此策略合作夥伴關係的其他事宜，請依 Sony 與台積公司於今年 5 月 8 日發布之「Sony 與台積公司初步達成下一世代影像感測器策略合作協議」新聞稿為準。

註：Sony 在日本熊本縣合志市已投資之新建廠房。

關於索尼半導體解決方案公司

索尼半導體解決方案公司是索尼集團公司的全資子公司，從事以圖像感測器為核心的半導體裝置業務。作為圖像感測器領域的領導者，其致力於發展為人們的生活帶來更多便利與愉悅的影像技術，透過推動感測技術的進步，其拓展了人與機器的視覺和識別能力，為社會和產業的新價值創造作出貢獻。欲瞭解更多詳情，請瀏覽網站：<https://www.sony-semicon.com/cn/index.html>。

關於台積電公司

台積電公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積電公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其全球客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積電公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2025 年，台積電公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 305 種製程技術，為 534 個客戶生產 1 萬 2,682 種不同產品。台積電公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積電公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積電公司發言人：

黃仁昭
資深副總經理暨財務長

台積電公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係處主管
E-Mail: press@tsmc.com

Sony Semiconductor Solutions Corporation,
Public Relations: semicon.press@sony.com